

(1.00 mm) .0394"

PCIE-098-02-F-D-EMS2

PCIE-064-02-F-D-RA

PCIE-036-02-F-D-TH

PCIE SERIES

PCI EXPRESS® CARD SOCKETS

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?PCIE

Insulator Material:

- TH=Black Nylon
- EMS2 & -RA=LCP

Contact:

Phosphor Bronze

Plating:

Au or Sn over 50 μm (1.27 μm) Ni

Current Rating:

2.2 A per pin (2 adjacent pins powered)

Operating Temp:

-55 °C to +125 °C

Card Insertion Depth:

(7.65 mm) .301" nominal

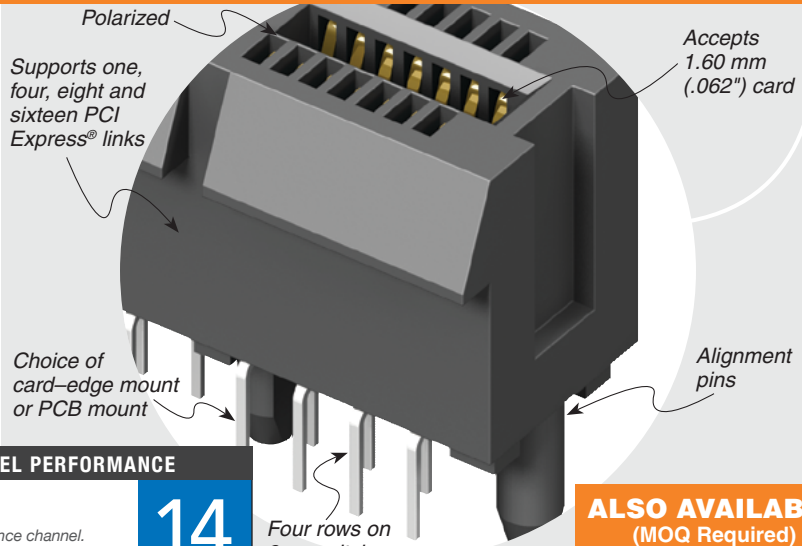
RoHS Compliant:

- Yes
- Lead-Free Solderable: -RA & -EMS2=Yes
- TH=Wave only

Card Mates:
(1.60 mm) .062" card

Cable Mates:
PCIEC

Note:
While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.



HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

PCIE

Rating based on Samtec reference channel. For full SI performance data visit Samtec.com or contact SIG@samtec.com

14

Gbps

ALSO AVAILABLE
(MOQ Required)

- Other platings

RECOGNITIONS

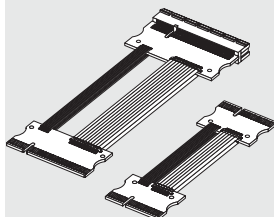
For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

OTHER SOLUTIONS

PCI Express® Jumpers & Extenders call for PCIEC Series



- Loop back Extender (From one PCIe® slot to another PCIe® slot)
- Ser-Des Physical Extender (From one PCIe® slot to another PCIe® Ser-Des)
- Physical Extender for easy troubleshooting of PCIe® card debug and analysis (PCIe® slot to Emulator or Analyzer)

PCI-SIG®, PCI Express® and the PCIe® design marks are registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.

Note:
Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

PCIE

NO. OF POSITIONS

02

PLATING OPTION

D

TAIL OPTION

-036, -064, -098, -164

-F
= Gold flash on contact, Tin on tail

-EMS2
= Edge Mount

-TH
= Through-hole

-RA
= Right-angle

-TH

-EMS2

-RA

POSITIONS	A	B	C	D
-036 (X1)	(25.00) .984	(7.65) .301	(6.00) .236	(9.15) .360
-064 (X4)	(39.00) 1.535	(21.65) .852	(20.00) .787	(23.15) .911
-098 (X8)	(56.00) 2.205	(38.65) 1.522	(37.00) 1.457	(40.15) 1.581
-164 (X16)	(89.00) 3.504	(71.65) 2.821	(70.00) 2.756	(73.15) 2.880

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9